



# XR-50A 规格书

版本 V1

版权 ©2019



#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为机芯实验室测试所得,实际结果可能略有差异。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 最终解释权归深圳市机芯智能有限公司所有。

#### 注 意

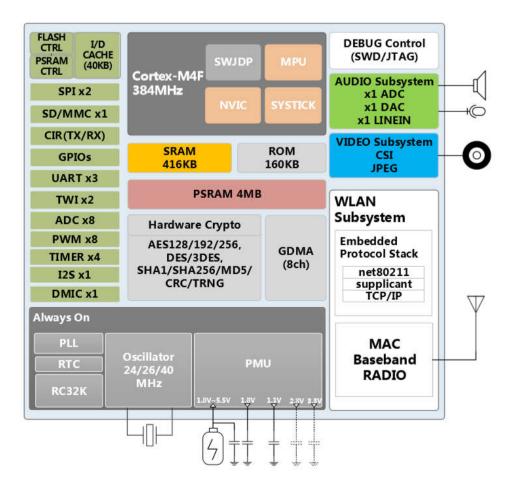
由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。深圳市机芯智能有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,深圳市机芯智能有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息,但是深圳市机芯智能有限公司并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。



#### 1、产品概述

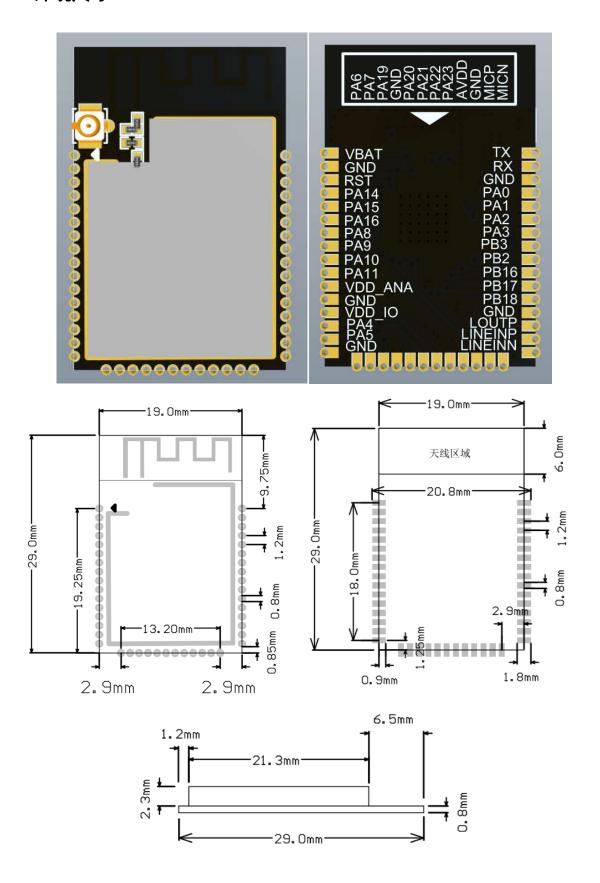
XR-50A WiFi 模组是由深圳市机芯智能有限公司开发的,该模块核心处理器 XR872 在较小尺寸封装中集成了运行频率高达 384MHz 的 ARM Cortex-M4F CPU 驱动,满足最小内存实现、减少 pin 数和低功耗的需求。XR872 是一款高度集成的低功耗 Wi-Fi 微控制器 SoC,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,高性能和高度集成的 MCU,使软件能够执行更复杂的任务,支持 AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC 等硬件加密引擎,使数据传输更安全、更快。采用 XRADIOTECH 的 MPDTM 技术设计的新型数字 RF 发射机可提供更高的输出功率并保持更高的效率,保持芯片对天线失配不敏感,但在不同的 VSWR 下始终具有良好的 EVM。它还包括许多外设,包括 UART,TWI,SPI,DMIC,音频编解码器,PWM,CIR(T/R),CSI,SDIO 和辅助 ADC。

XR-50A WiFi 模组支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户也可以使用该模组为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。





## 1.1 外观尺寸





#### 1.2特性

- IEEE 802.11b/g/n, 1x1 SISO 2.4GHz
- 内置 ARM Cortex-M4F 的 32 位微型 MCU, 主频高达 384MHZ
- 内置 416KB 的 SRAM, 160KB 的 ROM 和 4M 的 PSRAM
- 支持外置 Flash 和 eXecute In Place(XIP) 模式
- 内置 1024 bits 的 efuse
- 8 路共享的通用 DMA 通道
- 内置 8 路 12 位分辨率和 10 位有效 SAR 型 A / D 转换器,其中 7 路普通通道,1 路 VBAT 电压检测通道
- 集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA
- 支持 WEP, WPA/WPA2, WPS2.0
- 支持 UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/I2S 接口
- 支持 AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC 加密引擎
- 支持 STA/AP 工作模式
- 支持安卓、IOS 的 Smart Config (APP) /AirKiss (微信) 一键配网
- 支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)
- 通用 AT 指令可快速上手
- 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
- 集成音频子系统 (Audio Subsystem),包括 1 个带有左右声道语音输入的数字麦克风控制器,1 个 24 位音频数模 (DAC)通道,支持 8KHz至 192KHz的采样率,1 个用于麦克风输入的 24 位音频模数 (ADC)通道,支持 8KHz至 48KHz的采样率,1 个用于线路输入的 24 位音频



数字 (ADC) 通道,支持8KHz至48KHz的采样率

■ 集成视频子系统 (Video Subsystem) ,支持 JPEG、CSI 编码模式,在 离线编码模式下支持 nv12 输入格式,支持可配置的图片分辨率,最低 图片分辨率:32x32,最大图片分辨率:1920x1088

#### 1.3 主要参数

表 1.1 主要参数说明

模块型号	XR-50A
封装	SMD44
尺寸	29*19*3(±0.2)MM
认证	FCC、CE、IC、REACH、RoHS
SPI Flash	默认 128Mbit
支持接口	UART/GPIO/ADC/PWM/I2S
ЮП	27
串口速率	9600/19200/38400/115200/921600 bps
频谱范围	2412 ~2484MHz
天线形式	板载 PCB 天线/IPEX 外接天线
发射功率	802.11b: 19±2 dBm (@11Mbps)



MACHINE INTELLIGENCE	
	802.11g: 17±2 dBm (@54Mbps)
	802.11n: 15±2 dBm (@HT20, MCS7)
	CCK, 1 Mbps : -96dBm
	CCK, 11 Mbps: -91dBm
接收灵敏度	6 Mbps (1/2 BPSK): -91dBm
	54 Mbps (3/4 64-QAM): -75dBm
	HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -72dBm
	RX Active(MCU active, DC-DC mode):44mA
	TX Active(MCU active, DC-DC mode):
	196mA@11n MCS7 15dBm
功耗 (典型	227mA@11b CCK 17dBm
IE <i>)</i>	Standby: ~43uA
	Hibernation: ~5uA
	Shutdown: ~0.5uA
安全性	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPS2.0
供电范围	供电电压 2.7V ~ 5.5V,供电电流 >600mA
工作温度	-40 °C ~ 85 °C
存储环境	-65 °C ~ 150°C ,< 90%RH



## 2、管脚定义

XR-50A 模组共接出 44 个接口,如图 2.1,表 2.2 是接口定义。

图 2.1 XR-50A 管脚示意图

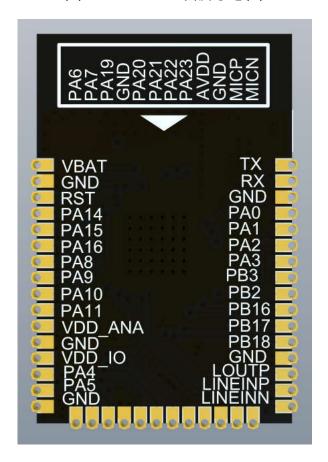


表 2.2 管脚功能定义

序号	Pin 脚名称	功能说明
1	TX	UARTO_TX; JTAG_TMS; PWM4/ECT4; SWD_TMS;
2	RX	UARTO_RX; JTAG_TCK; PWM5/ECT5; SWD_TCK;
3	GND	接地
4	PA0	SPI1_MOSI; SD_CMD; TWI1_SCL; CSI_D0;
5	PA1	SPI1_MISO; SD_DATA0; TWI1_SDA; CSI_D1;



6	PA2	SPI1_CLK; SD_CLK; CSI_D2; UART0_TX
7	PA3	SPI1_CS0; SD_DATA1; CSI_D3; UART0_RX
8	PB3	SWD_TCK; JTAG_TDI; PWM7/ECT7 ;FLASH_HOLD/IO
9	PB2	SWD_TMS; JTAG_TD0 ;PWM6/ECT6; FLASH_WP/IO2
10	PB16	SD_CMD
11	PB17	SD_DATA0
12	PB18	SD_CLK
13	GND	接地
14	LOUTP	编解码器 DAC 输出 p
15	LINEINP	编解码器 line-in 输入 p
16	LINEINN	编解码器 line-in 输入 n
17	MICN	编解码器 ADC 输入 n
18	MICP	编解码器 ADC 输入 p
19	GND	接地
20	AVDD	编解码器 LDO 输出 2.8V
21	PA23	EXT_DCDC_PUP; FEM_CTRL1; FEM_CTRL2; WUPIO9
		(唤醒 io)
22	PA22	UART2_TX; DMIC_DATA; PWM3/ECT3; SPI1_CS0;
		WUPIO8



23	PA21	UART2_RX; DMIC_CLK; PWM2/ECT2; SPI1_CLK; WUPIO7
24	PA20	UART2_CTS; TWI0_SDA; PWM1/ECT1; SPI1_MISO; WUPIO6
25	GND	接地
26	PA19	UART2_RTS; TWI0_SCL; PWM0/ECT0; SPI1_MOSI; WUPIO5
27	PA7	UART1_TX; SPI1_CS2; TWI0_SDA; CSI_D7; WUPIO3
28	PA6	UART1_RX; SPI1_CS1; TWI0_SCL; CSI_D6; WUPIO2
29	GND	接地
30	PA5	UART1_CTS; SD_DATA3; TWI0_SDA; CSI_D5; WUPIO1
31	PA4	UART1_RTS; SD_DATA2; TWI0_SCL; CSI_D4; WUPIO0
32	VDD_IO	GPIO 输入电源,输入电压 2.7~3.6V,典型 3.3V
33	GND	接地
34	VDD_ANA	模拟/ RF 输入电源,输入电压 1.4~2.5V,典型 1.8V
35	PA11	ADC_CH1; PWM3/ECT3; DMIC_DATA; CSI_VSYNC
36	PA10	ADC_CH0; PWM2/ECT2; DMIC_CLK; CSI_HSYNC
37	PA9	FEM_CTRL2 ; PWM1/ECT1 ; TWI1_SDA; CSI_MCLK
38	PA8	FEM_CTRL1; PWM0/ECT0; TWI1_SCL; CSI_PCLK
39	PA16	ADC_CH6; IR_RX; I2S_LRCLK; UART1_RTS



40	PA15	ADC_CH5; PWM7/ECT7; I2S_DO; UART1_CTS
41	PA14	ADC_CH4 ; PWM6/ECT6 ; I2S_DI ; UART1_RX
42	RST	复位
43	GND	接地
44	VBAT	芯片输入电源,输入电压 2.7~5.5V,典型 5V/3.3V

表 2.3 XR 系列模组启动模式说明

模式	RST	PB02	PB03
下载模式	上升沿	低	低
		低	高
运行模式	· 模式 上升沿	高	低
		高	高

注意:部分引脚已经内部上拉,请参考原理图



## 3. 电气参数

## 3.1 电气特性

₩.	≽数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
存储温度		存储温度 -		正常温度	150	°C
工化	F温度	-	-40	20	85	°C
最大烛	詳温度	IPC/JEDEC J-STD-020	-	_	260	°C
供申	1电压	VBAT	2.7	3.3	5.5	V
	V <sub>IL</sub>	VDD_IO=3.3V	-0.3	-	1.32	V
	V <sub>IH</sub>	VDD_IO=3.3V	2.06	-	3.6	V
I/O	V	VDD_IO=3.3V, IOL =7.5	-0.3	-	0.4	V
1,0	V <sub>OL</sub>	~50 mA				
	Vari	VDD_IO=3.3V, IOL =7.5	2.9	-	3.6	V
	Vон	~50 mA				

#### 3. 2Wi-Fi 射频

VBAT=3.3V, AVDD=1.8V, XTAL=40MHz,温度=25℃

描述	最小值	典型值	最大值	单位
输入频率	2412	-	2484	MHz



-	-	-10	dB
19.08	19.17	-	dBm
18.25	19.02	-	dBm
17.09	18.02	-	dBm
15.74	17.04	-	dBm
16.34	17.38	-	dBm
14.58	15.74	-	dBm
-19.55	-19.74	-	dBm
-18.65	-18.95	-	dBm
-20.44	-20.62	-	dBm
-21.02	-22.33	-	dBm
-27.86	-28.09	-	dBm
-28.01	-29.52	-	dBm
-	-96	-	dBm
-	-91	-	dBm
	19.08 18.25 17.09 15.74 16.34 14.58 -19.55 -18.65 -20.44 -21.02 -27.86	19.08 19.17 18.25 19.02 17.09 18.02 15.74 17.04 16.34 17.38 14.58 15.74  -19.55 -19.74 -18.65 -18.95 -20.44 -20.62 -21.02 -22.33 -27.86 -28.09 -28.01 -29.52  - 96	19.08       19.17       -         18.25       19.02       -         17.09       18.02       -         15.74       17.04       -         16.34       17.38       -         14.58       15.74       -         -19.55       -19.74       -         -18.65       -18.95       -         -20.44       -20.62       -         -21.02       -22.33       -         -27.86       -28.09       -         -28.01       -29.52       -         -       -96       -



6 Mbps	-	-91	-	dBm
54 Mbps	-	-75	-	dBm
HT20, MCS0	-	-91	-	dBm
HT20, MCS7	-	-72	-	dBm

#### 3.3 音频编解码

VBAT=3.3V, AVDD=1.8V, 温度=25℃, ADC 指标

参数	描述	性能			
		Min.	Тур.	Max.	Unit
Full-Scale Input Level	PGAGain=0dB@THD<-40dB	ı	1.75	1	Vrms
SNR (A-weighted)		-	100	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz	PGA Gain=0dB	-	-90	-	dB
input)					
SNR (A-weighted)		-	94	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz	PGA Gain=24dB	-	-91	-	dB
input)					
SNR (A-weighted)		-	84	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz	PGA Gain=36dB	-	-81	-	dB
input)					



#### VBAT=3.3V, AVDD=1.8V, 温度=25℃, Line-in 指标

参数	描述	性能			
		Min.	Тур.	Max.	Unit
Full-Scale Input Level	PGAGain=0dB@THD<-40dB	-	1.8	-	Vrms
SNR (A-weighted)	PGA Gain=0dB	-	99	-	dB
THD+N (-3dBFS		-	-89	-	dB
1KHz input)					
SNR (A-weighted)	PGA Gain=24dB	-	91	-	dB
THD+N (-3dBFS		-	-69	-	dB
1KHz input)					

#### VBAT=3.3V, AVDD=1.8V, 温度=25℃, DAC 指标

参数	描述	性能			
		Min.	Тур.	Max.	Unit
Full-Scale Output		_	0.856	-	Vrms
Level					
SNR (A-weighted)	RLoad=100K	-	99	-	dB
THD+N (-3dBFS 1KHz		-	-87	-	dB
input)					



## 3.4 功耗

#### XR808, 25°C, VBAT=3.3V,VCC-ANA=1.8V, MCU 160MHz

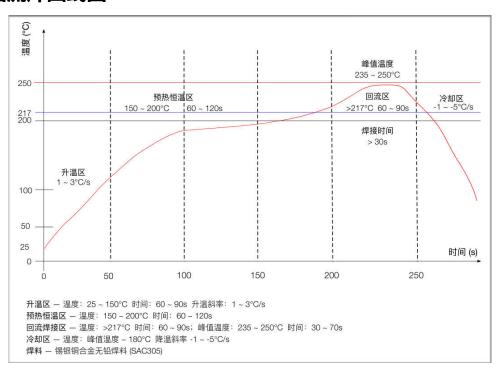
模式	мси 状	WLAN	TX/RX	测试条件		最小值	典型	最大	单位
	态	状态			ı		值	值	
ACTIVE	Active	Active	TX	1M DSSS	17dBm	-	217.0	-	mA
				11M	17dBm	-	226.6	-	mA
				CCK					
				6M	16dBm	-	214.0	-	mA
				OFDM					
				54M	16dBm	-	218.0	-	mA
				OFDM					
				HT20,M	16dBm	-	201.3	-	mA
				CS0					
				HT20,M	15dBm	-	196.0	-	mA
				CS7					
			RX	1M DSSS		-	40.0	-	mA
				11M CCK		-	42.0	-	mA
				54M OFDM HT20,MCS0 HT20,MCS7		-	48.5	-	mA
						-	48.3	-	mA
						-	48.0	-	mA
STANDBY	Sleep	Active	TX	1M	17dBm	-	217.0	-	mA
				DSSS,nu					
				II frame					
			RX	RX listen		-	40.0	-	mA
		PS Mode		1M DSSS		-	32.5	-	mA
			RX	DTIM1		-	1031.	-	uA
							0		
				DTIM3		-	428.0	-	uA
				DTIM8		-	186.0	-	uA
				DTIM10		-	154.0	-	uA
		OFF	-	-		-	43.0	-	uA
HIBERNATI ON	OFF	OFF	-	-		-	5.0	-	uA
SHUTDOW N	OFF	OFF	-	-		-	0.5	-	uA



#### ♦ 说明:

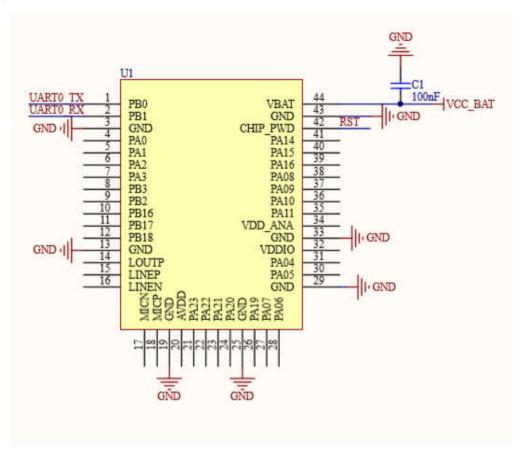
- ACTIVE 模式, MCU 和 WLAN 都处于活跃状态,测试 RX 和 TX 分别处于不同发射功率下的功耗大小。
- STANDBY 模式,MCU 处于睡眠状态,等待外设中断唤醒。例如:在系统长时间无任务 而又需要联网时,关闭多数外设,保留网络通信能力,在收到数据时,能尽快唤醒系 统进行处理。
- HIBERNATION 模式只保留 RTC,等待定时器或唤醒 IO 中断

## 4. 回流焊曲线图





## 5. 应用电路



#### 6. 联系我们

地址:广东省深圳市宝安区西乡索佳科技园商务大厦 5 楼 A505

网址: www.aimachip.com